



Open Innovation Platform™

חברת TSMC אמורה להעביר את טכנולוגיית תהליך הייצור של 7nm לייצור המוני ברבעון השני של 2019, כך עולה מדיווח בעיתון בשפה הסינית Times Commercial.

השבבים סדרת, השני ברבעון Huawei חברת של הנייד המכשיר של הדגל SOC את לייצר תחל TSMC קירין 985 תיוצר באמצעות 7nm של TSMC בטכנולוגית EUV, המכונה N7+, כך צוין בדיווח.

בנוסף, TSMC תציג גרסה משופרת של ה-N7+ שלה עבור ייצור שבב A13 שתוכנן במיוחד על ידי אפל עבור ההכרזות של 2019 של מכשירי iPhone. טכנולוגיה מתקדמת יותר, Pro Nbed D7, תהיה מוכנה לייצור המוני מאוחר יותר ברבעון השני.

החברה גם מתכננת להוציא השנה מספר טייפאאוטים של שבבים בטכנולוגית 5 ננומטר שיוצרו במפעל פאב 18 שלה בטאיוואן. המפעל מתוכנן גם לייצר שבבים בטכנולוגית 3 ננומטר בעתיד.

{loadposition content-related}